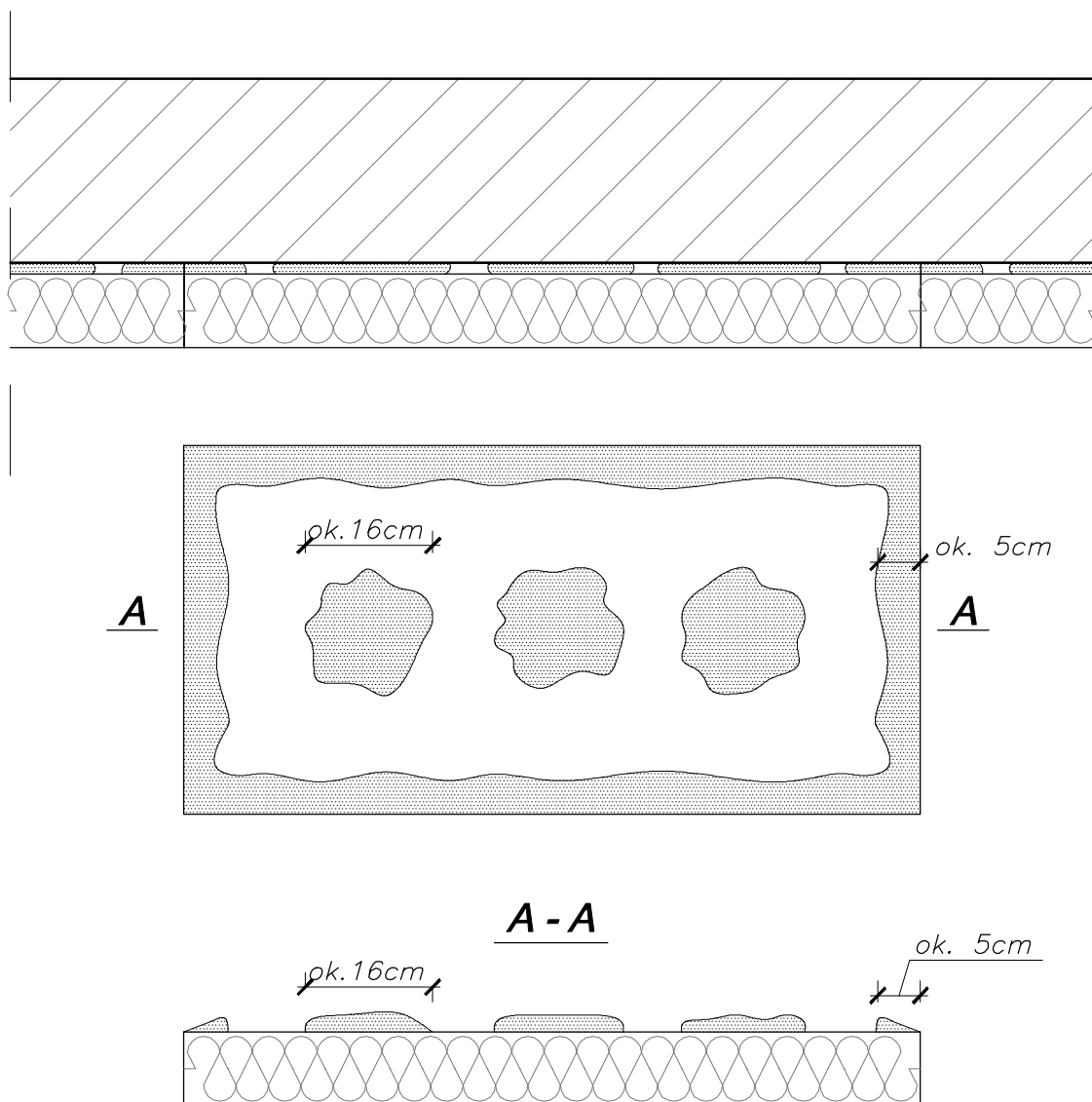


DETAL 1

SPOSÓB KLEJENIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ



Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej.

Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody pasmowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża. Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni.

Płyty izolacji mocowane dodatkowo mechanicznie zgodnie z technologią producenta.

Ilość kotków min. 6 szt./m².



BiTl BIURO INŻYNIERSKIE TOMASZ ŁĘSKI

ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa tel./fax.(34) 363-80-84, 502-052-071
www.bitl.pl, mail: biuro@bitl.pl

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. 1-go Maja 13/15, 98-330 Pajęczno

Obiekt: Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Pajęcznie
ul. 1-go Maja, 98-330 Pajęczno

Temat: Detal 1 – sposób klejenia izolacji termicznej

Projektował:
mgr inż. arch. Dorota Lukaszewicz-Pabich
upr. nr 6/SLOKK/2015

Podpis

Sprawdził:
--

Podpis

Projekt:

001

Branża:

A

Nr rysunku:

d01

Rewizja:

00

Faza:

PWZ

Data:
05.2022

Skala:
1:10

Opracował:
mgr inż. arch. Ariana Łęska

Podpis